



グローバル企業・外資×ハイクラス転職

「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

【800～1200万円】 所長候補※大手液晶メーカーをクライアントとする産業装置メーカー

機械設計・機構設計・筐体設計・メカトロ設計・装置設計のご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

非公開

Job ID

1467550

Industry

Machinery

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture

Salary

8 million yen ~ 12 million yen

Work Hours

08:50 ~ 17:50

Holidays

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 ※当社カレンダーに基づく

Refreshed

May 10th, 2024 19:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School or Below

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2057760】

～仕事内容～

■真空貼り合せ装置や有機EL封止装置等のメーカーとして、サムスン等の海外メーカーを中心に取引先企業と商談、技術打合せや開発進捗確認、営業管理及び人事管理等営業所長の補佐として、業務をお任せいたします。

■技術系の商談や開発進捗確認及び管理業務をお任せいたしますので、技術知識を活かした営業活動を行っていただけます。

※出張は、国内・海外ともに多くございます。

【顧客】LG、ホンハイ、AUO、SAMSUNG（海外企業）、コニカミノルタ（国内企業）

真空貼り合わせ装置とは...

フレキシブル基板とフィルムの間を真空にすることで張り合わせる装置の事で、主に有機ELディスプレイ、有機EL照明、色素増感型太陽電池、有機薄膜型太陽電池、電子ペーパー、半導体開発用などに用いられます。

立体的な形状に液晶フィルム等を貼り合わせることができる装置であり、有機EL照明や車のダッシュボード、ウェアラブルウォッチ等の多くの分野で今後需要が生まれてくると考えられています。

Required Skills

【必須】 液晶製造装置/半導体製造装置等の産業機械の設計経験 マネジメント経験 【歓迎】 真空貼り合わせプロセス技術をお持ちの方

Company Description

ご紹介時にご案内いたします